

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

694

ML10

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

01.02.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	220		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
		18	L2	
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	510		4
		18	L3	
				A01
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	120		5
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6
		18	L4	
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	510		7
		18	L5	
				A02
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	210		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
		18	L6	
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	510		10
		18	L7	
				A03
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	120		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
		18	L8	
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	510		13
		18	L9	
				A04
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	220		14
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		15
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	16

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3110 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik